中国MEMS创业大赛

创新产品奖资料申报表

（企业填报）

**一、企业信息**

|  |  |
| --- | --- |
| \* 企业名称 |  |
| \*统一社会信用代码 |  | 成立日期 | \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日 |
| \*产业环节 | ◎研发设计 ◎制造（代工、封装、测试） ◎器件 ◎下游应用 |
| \*行政区域 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_\_\_\_\_市  |
| \*企业注册类型 | ◎内资企业 | ◎国有企业 ◎集体企业 ◎股份合作企业 |
| ◎联营企业 | ◎国有联营企业 ◎集体联营企业 ◎国有与集体联营企业 ◎其他联营企业 |
| ◎有限责任公司 | ◎国有独资公司 ◎其他有限责任公司 |
| ◎股份有限公司 |
| ◎私营企业 | ◎私营独资企业 ◎私营合伙企业 ◎私营有限责任公司 ◎私营股份有限公司 ◎其他企业 |
| ◎港、澳、台商投资企业 | ◎合资经营企业（港或澳、台资） ◎合作经营企业（港或澳、台资）◎港、澳、台商独资经营企业 ◎港、澳、台商投资股份有限公司 ◎其他港、澳、台商投资企业 |
| ◎外商投资企业 | ◎中外合资经营企业 ◎中外合作经营企业 ◎外资企业 ◎外商投资股份有限公司 ◎其他外商投资企业 |
| \*注册资本(万元人民币) |  | 实收资本(万元人民币) |  |  最新估值：（万元人民币） |  |
| \* 企业注册地址 | 省、市、县 | 邮政编码 |  |
| \*通信地址 |  | 邮政编码 |  |
| 企业网址 |  |
|  | 姓名 | 国籍 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职位 | 座机 | 手机 | E-mail |
| \*企业法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 |  | 直接从事研发科技人员数 |  | 从事销售业务人数 |  |
| \***人员结构** |
| 学 历 | 博 士 | 硕 士 | 本 科 | 大专及以下 |
| 人 数 |  |  |  |  |
| 职 称 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 高级技工 |
| 人 数 |  |  |  |  |
| 上市公司控股企业 | □是 □否 | ◎主板上市公司 ◎中小板上市公司 ◎创业板上市公司 ◎海外上市公司 | 新三板企业 | □是 □否 |
| \*高新技术企业 | □是 □否 | 获得时间 |  |
| 拥有国家或省部级以上研发机构情况表（可增加） | 研发机构名称 | 研发机构级别 | 证明文件名称 |
|  | □国家级 □省部级 |  |
| \*获奖与支持 | 企业近五年内获得国家级科技奖励情况表（可增加） | 奖励成果名称 | 排名 | 证明文件名称 |
|  |  |  |
| 企业获得的省部级科技类奖项（可增加） | 获奖名称 | 获得时间 |
|  |  |
| 企业中正式职工获得的国家、省部级科技类奖项（可增加） | 获奖名称 | 获得时间 |
|  |  |
| 曾经承担或正在承担的科技计划项目\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \* 核心技术（可复选项）  | □专 利（可增加） |
| 专 利 名 | 专利类型 | 获得方式 | 专利号 | 获得时间 |
|  |  | □自主研发  |  |  |
| □权利转移获得 | □国外□国内 | □高校□科研院所□企业□其他 |
| **\*专利类型：**1发明专利 2实用新型专利 3外观设计*（专利证书图片请附附件）* |
| □软件著作权（可增加） | 软件著作权名 | 软件著作权人 | 登记号 | 获得时间 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **企业参与国际、国家或行业标准制定情况表**（可增加） |
| 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 起草单位中的地位 |
|  | ◎国际 ◎国家 ◎行业 |  | ◎ 牵头 ◎参与 |
| \*企业概要（不超过1000字） | *公司简介，主要业务、产品等重点提炼：核心竞争力* |

**二、核心团队**

|  |
| --- |
| \* **核心团队成员（最少三人）** |
| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 全 职 | 职 位 | 职 称 |
|  |  |  | *是/否* |  |  |
| 最高学历 | 留学经历 | 入选国家重点人才 | 重点人才类别 | 院 士(国内 国外)  | 创业次数 |
|  | *是/否* | *是/否* | 入选时间 |  | *是/否* |  |
| 手 机 |  |
| **教育经历（可增加）** |
| 学历  | 毕业学院 | 专业 | 毕业时间 |
|  |  |  |  |
| 主要工作经历/主要成就 |
|  |
| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 全 职 | 职 位 | 职 称 |
|  |  |  | *是/否* |  |  |
| 最高学历 | 留学经历 | 入选国家重点人才 | 重点人才类别 | 院 士(中科院 工程院)  | 创业次数 |
|  | *是/否* | *是/否* | 入选时间 |  | *是/否* |  |
| 手 机 |  |
| 教育经历（可增加） |
| 学历  | 毕业学院 | 专业 | 毕业时间 |
|  |  |  |
| 主要工作经历/主要成就 |
|  |
| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 全 职 | 职 位 | 职 称 |
|  |  |  | *是/否* |  |  |
| 最高学历 | 留学经历 | 入选国家重点人才 | 重点人才类别 | 院 士(中科院 工程院)  | 创业次数 |
|  | *是/否* | *是/否* | 入选时间 |  | *是/否* |  |
| 手 机 |  |
| 教育经历（可增加） |
| 学历  | 毕业学院 | 专业 | 毕业时间 |
|  |  |  |
| 主要工作经历/主要成就 |
|  |

**三、产品信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **\*参赛产品名称** |  |
| \*MEMS产品类别 | ◎力学 ◎电学 ◎磁学 ◎热学 ◎光学 ◎声学 ◎化学 ◎生物 ◎打印头 ◎射频 ◎其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参赛项目产品图片 | *（附电子版）* | 参赛项目收入占去年总营业收入比例 | \_\_\_\_% |
| 属国内领先水平 | □是/□否 | 属国际领先水平 | □是/□否 |
| 产品立项时间 | \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日 | 产品流片时间 | \_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日 |
| **\*参赛产品介绍（1000字以内）** |
| *(产品介绍、产品创新性、先进性描述、技术介绍)* |
| **\* 产品市场分析及竞争优势** |
| *（行业历史与前景分析与预测，产品市场概况，市场需求，规模及增长趋势，市场定位，市场销售预测，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制，其他；**产品竞争优势,竞争对手分析，如成本、价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等）* |
| **当前五大客户***（非必填项）* | **当前五大供应商***（非必填项）* |
|  |  |
| **\* 市场竞争分析** |
| 国内市场地位排名 | 第\_\_\_\_\_名（1-10名次选择） | 市场份额占有率\_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| 主要市场竞争对手 | 竞争对手名称*（可增加）* |  | □国际竞争对手 □国内竞争对手 |
| 竞争对手是上市公司 | □是/□否 | 竞争对手市场份额占有率 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_% |
| **\* 技术风险与对策** |
| *(包括：技术开发风险、生产风险、对公司关键人员依赖的风险等，提出有效的风险控制和防范手段)* |
| 法律风险（可增加） | □知识产权诉讼□经济诉讼□其他 | 诉讼原因 |  |
| 诉讼内容 |  |
| **\* 团队其他技术、产品及服务** |
| *（如有其他技术、产品及服务）* |
| **\* 财务预测 单位：万元人民币，小数点后保留两位** |
| **科 目** | **2020年** | **2021年** | **2022年** |
| 该产品销售量 |  |  |  |
| 该产品营业收入 |  |  |  |
| 该产品投入研发费用总额 |  |  |  |
| 该产品利润总额 |  |  |  |
| 该产品利润率 |  |  |  |

**四、创业服务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| \* 参赛目的 | ◎获得荣誉 ◎寻求股权融资机会 ◎寻求债权融资机会 ◎寻求学习交流机会 ◎寻求政府政策支持 ◎宣传展示 ◎其他\_\_\_\_\_\_\_ |
| 股权融资需求（□有/□无） |
| 融资金额（万元￥） | 拟出让股权比例 | 融资时间 |
|  |  |  |
| 资金使用计划 | *（资金使用方向细目。包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等，希望投资机构提供哪些增值服务？）* |
| 债权融资需求（□有/□无） |
| 融资金额（万元￥） | 可以接受的最高年利率% | 融资时间 |
|  |  |  |
| 资金使用计划 | *（资金使用方向细目。包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等,希望投资机构提供哪些增值服务？）* |
| □并购需求 | □愿意被上市公司等其他企业并购 |
| □愿意并购其他相关企业 |
| □可考虑入驻苏州工业园区 |
| □可考虑入驻苏州纳米城 |
| □其他服务需求 | *（自行填写）* |

附件一：产品照片（200万及其以上像素）

附件二：企业营业执照

附件三：专利证书图片

附件四：其他认证、荣誉图片

附件五：公司办公室照片（含员工）